

Presseinformation

EIPC-Workshop bei BuS Elektronik

Starre und starr-flexible Leiterplatten mit eingebetteten Bauteilen

Am 6. Oktober 2010 veranstaltete das European Institute of Printed Circuits (EIPC) in den Räumen der BuS Elektronik GmbH & Co. KG, Riesa, einen Workshop zum hochaktuellen Thema „Neue Technologien und Produktionswege – Starre und starr-flexible Leiterplatten mit eingebetteten Bauteilen“. Programmschwerpunkte waren: neue Designoptionen für verbesserte Technologien, neue Basismaterialien für höhere Zuverlässigkeit, neue Bauteile und Bauteilformen zur Miniaturisierung, neue Herstellungsverfahren und Fertigungstechnologien sowie zukünftige Entwicklungen und Tendenzen. Mit der Besichtigung der modernen Fertigungsanlagen endete die informative Veranstaltung.

Weitere Informationen und Kontakt	BuS Elektronik GmbH & Co. KG Geschäftsführer Dr. Werner Witte, Jürgen Streubel Bayern-und-Sachsen-Straße 1 01589 Riesa Telefon +49 (0)3525 600-60 Telefax +49 (0)3525 600-6666 E-Mail info@bus-elektronik.de www.bus-elektronik.de
--	---